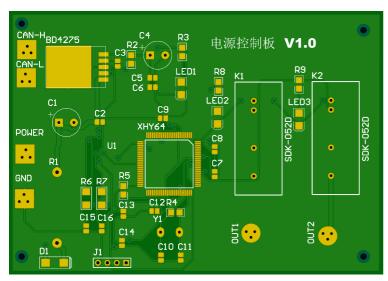


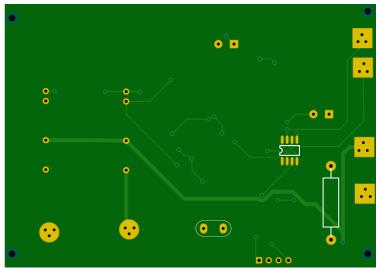
检查报告



时间2021-12-17

文件名:电源控制板 层数:2 尺寸:-2.00*-1.00 mm





警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
电气信号	锐角	4个	锐角会导致信号走向突变,造成信号反射、传输不连续。 不推荐直角、锐角 尽量采用圆角、钝角 您的设计中布线存在"锐角"连接方式,会影响产品的信号完整性,建议将"锐角"位置调整为圆弧或钝角的连接方式
焊盘规格	封装内间距异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工 时存在无法焊接的风险 + 焊盘 → 大 封装内间距 您的设计与封装规格要求的大小不一致,请排查问题
焊盘规格	焊盘大小异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工时存在无法焊接的风险

您的"插件孔焊环"最小为 \inf 会影响生产效率、电气可靠性,建议"插件孔焊环"最小环 \geq 8 mil

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
电气信号	断头线	☑ 正常
	孤立铜	▼ 正常
	无效过孔	▼ 正常
	片式SMD没连线路	☑ 正常
	锐角	① 4pis 4个
最小线宽	最小线宽	▼ 正常
最小间距	线到线	✓ 正常 0.152146 mm
	盘到线	✓ 正常 0.152146 mm
	盘到盘	✓ 正常 0.152146 mm
最小焊盘	BGA焊盘	▼ 正常
	常规焊盘	▼ 正常
	长条焊盘	▼ 正常
SMD间距		✓ 正常 0.249936 mm
	不同网络SMD焊盘间 距	✓ 正常 0.249936 mm
	同器件焊盘间距	✓ 正常 0.249936 mm
	不同器件焊盘间距	▼ 正常
网格铺铜	网格线宽	▼ 正常
	网格线距	▼ 正常

孔大小	最小孔径	✓ 正常 0.7112 mm
	最大孔径	✓ 正常
	厚径比	✓ 正常
槽孔	最小槽宽	▼ 正常
	最大槽宽	▼ 正常
	槽长宽比	▼ 正常
孔环	过孔孔环	☑ 正常
	插件孔孔环	① 8pis 有
孔到孔	同网络过孔	☑ 正常
	不同网络过孔	☑ 正常
	插件孔	☑ 正常
孔到线	过孔到表层	☑ 正常
	插件孔到表层	☑ 正常
	过孔到内层	☑ 正常
	插件孔到内层	☑ 正常
	NPTH到铜	正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	☑ 正常
	SMD到板边距离	☑ 正常
	孔到板边	正常
特殊孔	半孔	☑ 正常
	盲埋孔	☑ 正常
	盲埋孔距离	☑ 正常
	激光孔	☑ 正常
	正/长方形孔	正常

焊盘规格	焊盘大小异常	① 3pis 有异常
	封装内间距异常	① 4pis 有异常
孔上焊盘	盘中孔	✓ 正常
	插件孔	✓ 正常
	过孔上焊盘	✓ 正常
	非金属孔	✓ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✓ 正常
	阻焊盖线	✓ 正常
	阻焊间隙	✓ 正常
	同网络阻焊间隙	✓ 正常
	漏阻焊桥	✓ 正常
	同网络漏阻焊桥	✓ 正常
孔密度	孔密度	① 71个; 0.00万/m²
沉金面积	沉金面积	① 13.11%
飞针点数	飞针点数	① 218
Mark点	Mark点	✓ 正常
锣长分析	锣长分析	